

國際人才白金卡推薦表

推薦單位：

填表日期： 年 月 日

受推薦者基本資料			
姓名		照片	
性別			
外僑居留證號碼			
出生日期			
聯絡電話			
通訊地址			
Email			
現任公司			
專業領域年資合計			
十大關鍵領域	<input type="checkbox"/> 生產力 4.0 <input type="checkbox"/> 高階製程設備 <input type="checkbox"/> 先進電子零件製造 <input type="checkbox"/> 智慧系統整合應用 <input type="checkbox"/> 5G 及前瞻通訊 <input type="checkbox"/> 生技新藥及醫療器材 <input type="checkbox"/> 再生能源 <input type="checkbox"/> 產品及使用者經驗設計 <input type="checkbox"/> 創新前瞻研究發展 <input type="checkbox"/> 國際金融服務		
學	1.	服	1.
歷	2.	務	2.
	3.	經	3.
		歷	
傑出貢獻事績：(請參考後附國際人才白金卡審查作業要點第二點條文認定原則予以填寫)			

以上表格填妥後，請附上國際人才白金卡申請表、有效護照、外僑居留證(或工作許可)影本、6個月內2吋正面半身彩色照片1張及服務企業之在職證明，
 逕寄：台北市中正區襄陽路1號8樓 行政院全球招商及攬才聯合服務中心收
 註：法人團體之推薦單位須為非營利法人團體。

國際人才白金卡審查作業要點第二點

本要點所稱之高端或管理階層人才，指已獲工作許可，並須符合下列條件之一者：

- (一) 具五年以上專業領域工作經驗，且在產業技術上有傑出成就，或對我產業、經濟層面等具有貢獻者，其研究開發之產業技術，能實際促進臺灣地區產業升級。
- (二) 參加國內外具代表性之創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來臺專案計畫通過。

高端或管理階層人才符合前項資格且其從事工作須符合十大關鍵領域〔生產力 4.0、高階製程設備、先進電子零件製造(含 IC 設計、半導體製造)、智慧系統整合應用(含大數據、物聯網及雲端)、5G 及前瞻通訊、生技新藥及醫療器材、再生能源、產品及使用者經驗設計、創新前瞻研究發展及國際金融服務〕，另其業務涉及關鍵性技術產品及研發、市場行銷與顧客管理者須經商會、公協會、法人團體或其他機關(構)推薦並代為提出申請。高端或管理階層人才其從事工作非屬十大關鍵領域者，須經各中央目的事業主管機關推薦。

國際人才卡審查作業要點第二點條文認定原則

序號	字義	認定原則
1	工作許可	係指工作許可期間超過 6 個月以上者。
2	具五年以上專業領域工作經驗	工作經驗得以國內外之各專業領域年資合併計算。
3	有傑出成就	係指在某一領域內的成績(果)十分突出及優異, 遠超同群。
4	對我產業、經濟層面等具有貢獻者	<ol style="list-style-type: none"> 1. 曾獲部會級以上政府機關獎章。 2. 在產業技術上有傑出成就且獲國際認可，其研究開發之產業技術，能實際促進我國產業技術升級。 3. 曾榮獲國際性組織頒授獎章或參加國際性比賽獲得前五名，有助於提昇我國相關技術與人才培育。 4. 有助於提高我國國際形象。 5. 其他有殊勳於我國。 6. 現任或前任之企業代表人、總經理，董監事及重要資深主管級以上之管理階層人士(包含顧問)。 7. 現任或前任之各國在台商會或公協會正副會長、理監事長，及處長級以上管理階層人士(包含顧問)。
5	產業升級	係指產業結構的改善和產業素質與效率的提高。產業結構的改善表現為產業的協調發展和結構的提升；產業素質與效率的提高表現為生產要素的優化組合、技術水平和管理水平以及產品質量的提高。
6	國內外具代表性之獎項	<p>企業獎：</p> <p>國內如金商獎、創新研究獎、台灣精品獎、國家磐石獎、台灣二十大國際品牌等；國外如 IEEE Daniel E. Noble Award、Red Dot Design Award 等獎項之企業代表人。</p> <p>個人獎：</p> <p>國內如總統創新獎、金點獎、國際人才發展獎、國家產業創新獎(個人成就獎)等；國外如：Charles Stark Draper Prize、Galien Prize、Lasker Award、Turing Award 獎項。</p>